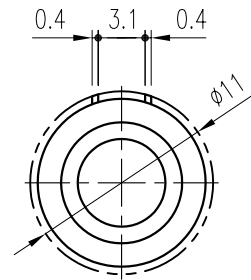
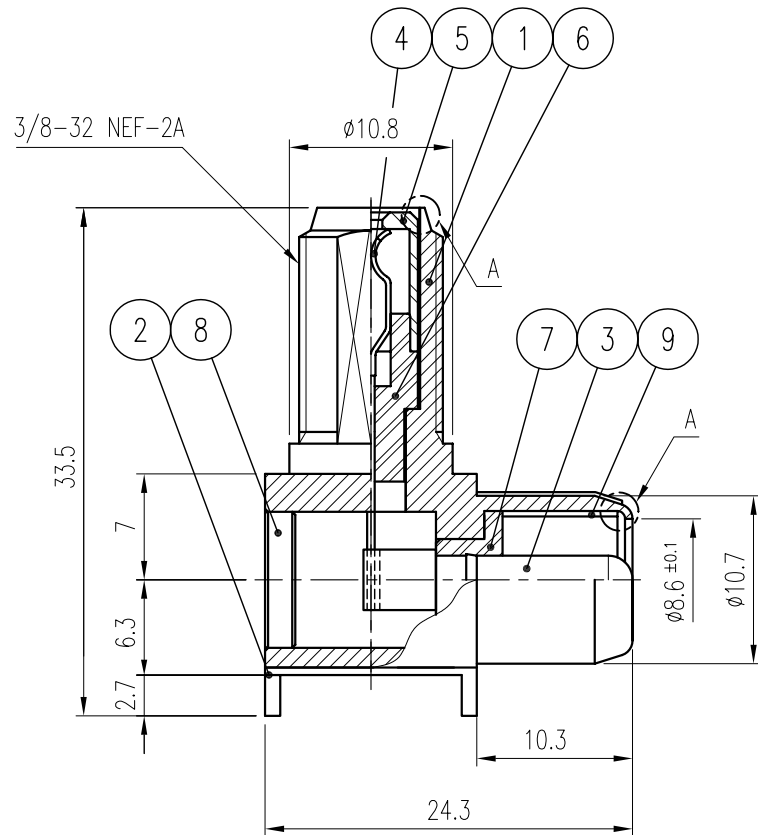


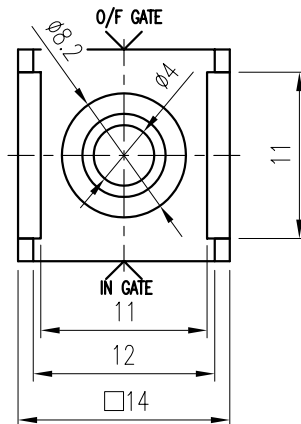
수 정 내 용									
ST									
ST(기준)									
ST(개선)									
부호	내 용						수정자	승인자	년 월 일
A	설변(연구2005-274) 도금변경						김인철	최종락	2005. 11. 24.



주 기

1. OPEN, SHOT 전수 검사
2. RCA쪽은 $\phi 8.5 \pm 0.01$ 보정지그로 전수 보정할 것.
3. PIN 2번 $\perp$ 지거나 밀림 주의
4. 표시 A 부분 오므림 작업 할 것.
5. BODY는 ZnD/C2 금형품임

9	SPRING RING	1	PBR	Nickel Plate	DSR00029-5/1 (RA004)
8	COVER	1	MBsBD (NB20-무연봉)	SN Plate	DCO00055-5/1 (LA007)
7	INSULATOR	1	ACETAL MOLD	White	DIN01029-N/1 (HA179)
6	INSULATOR	1	PC(투명)		DIN00780-N/1 (HH111)
5	INSULATOR	1	PC(투명)		DIN00787-N/1 (HH086)
4	CONTACT	1	PBS	SN Plate	DCT00817-5/1 (EH125)
3	CONTACT	1	MBsBD (NB20-무연봉)	Silver Plate	DCT01098-5/1 (EA175)
2	BODY (B)	1	SPPE (석도강판)	SN Plate	DBD01125-5/1 (DA277B)
1	BODY (A)	1	ZnD/C2	SN Plate	DAD00074-5/1 (DA278)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고



적용업체 삼성전자	년월일 2005. 10. 10.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	승인					
업체코드 3705-001401	검도				도명 LCD FJ-RCAP-4R	
	제도					
공동공차 소수 각도 분수 + 0.2 + 3°	작성부서 연 구 소				A4	도번 AD00168-7/1
	척도 2/1	단위 mm	종량 —			K361-992-109